

中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司 64.69%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 5 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1147 号）（以下简称“中国证监会批复”）。中国证监会批复文件的主要内容如下：

“一、同意你公司向浙江台州金石精密制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 863,679 股股份、向杭州众芯硅工贸有限公司发行 626,698 股股份、向扬州朗智股权投资合伙企业（有限合伙）发行 526,138 股股份、向上海国孚领航投资合伙企业（有限合伙）发行 526,109 股股份、向杭州富浙资通股权投资合伙企业（有限合伙）发行 507,071 股股份、向浙江富浙富创股权投资合伙企业（有限合伙）发行 507,071 股股份、向深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）发行 415,845 股股份、向杭州达晨创程股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 249,507 股股份、向安徽省丰禾股权投资基金一期合伙企业（有限合伙）发行 239,101 股股份、向宁波蓝郡风鋈创业投资合伙企业（有限合伙）发行 202,868 股股份、向青岛东证中新仁合私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 143,415 股股份、向井冈山小满股权投资合伙企业（有限合伙）发行 123,674 股

股份、向上海宁容海川电子科技合伙企业（有限合伙）发行 121,652 股股份、向长兴青鸟中芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行 119,698 股股份、向江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企业（有限合伙）发行 119,550 股股份、向宁波领芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 109,369 股股份、向王敏文发行 108,520 股股份、向张久海发行 107,979 股股份、向朗玛六十三号（深圳）创业投资中心（有限合伙）发行 102,566 股股份、向广东温润振信贰号股权投资合伙企业（有限合伙）发行 100,106 股股份、向杭州北峰芯辰股权投资合伙企业（有限合伙）发行 98,224 股股份、向中信证券投资有限公司发行 95,822 股股份、向余姚石溪舜创创业投资合伙企业（有限合伙）发行 95,640 股股份、向江苏中小企业发展基金（有限合伙）发行 77,925 股股份、向无锡高投毅达鼎祺人才创业投资合伙企业（有限合伙）发行 77,137 股股份、向朗玛五十九号（深圳）创业投资中心（有限合伙）发行 76,925 股股份、向朗玛六十号（深圳）创业投资中心（有限合伙）发行 76,925 股股份、向杭州临安众芯硅企业管理合伙企业（有限合伙）发行 71,682 股股份、向朱力昂发行 71,080 股股份、向蔡刚波发行 69,763 股股份、向江苏惠泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）发行 65,989 股股份、向杭州临安众硅管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 62,034 股股份、向嘉兴邦拓股权投资合伙企业（有限合伙）发行 51,425 股股份、向深圳市达晨财智创业投资管理有限公司发行 47,525 股股份、向无锡高投毅达太湖人才成长创业投资合伙企业（有限合伙）发行 38,962 股股份、向宁波毅达工投股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 38,962 股股份、向杭州芯匠企业管理合伙企业（有限合伙）发行 37,988 股股份、向杰正投资集团有限公司发行 27,062 股股份、向杭州众诚芯企业管理合伙企业（有限合伙）发行 18,571 股股份、向朱琳发行 6,476 股股份、向温润安享科盈（海南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,267 股股份购买相关资产的注册申请。

二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 15 亿元的注册申请。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

公司董事会将根据中国证监会批复和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次交易所涉及的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日